



2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2025年7月29日

上場会社名 東京エレクトロン デバイス株式会社 上場取引所 東
コード番号 2760 URL <https://www.teldevice.co.jp/>
代表者 (役職名) 代表取締役社長・CEO (氏名) 徳重 敦之
問合せ先責任者 (役職名) 財務部長 (氏名) 田中 弘毅 (TEL) 03-6635-6000
配当支払開始予定日 —
決算補足説明資料作成の有無 : 有
決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 2026年3月期第1四半期の連結業績(2025年4月1日～2025年6月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2026年3月期第1四半期	45,136	△20.3	1,455	△65.8	1,715	△52.5	1,217	△51.2
2025年3月期第1四半期	56,607	△4.1	4,252	17.2	3,614	15.0	2,494	14.1

(注) 包括利益 2026年3月期第1四半期 833百万円(△71.6%) 2025年3月期第1四半期 2,932百万円(7.1%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2026年3月期第1四半期	41.23	—
2025年3月期第1四半期	83.09	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2026年3月期第1四半期	144,121	48,095	32.6
2025年3月期	156,841	49,004	30.5

(参考) 自己資本 2026年3月期第1四半期 46,939百万円 2025年3月期 47,860百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2025年3月期	—	52.00	—	67.00	119.00
2026年3月期	—	—	—	—	—
2026年3月期(予想)	—	32.00	—	64.00	96.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 2026年3月期の連結業績予想(2025年4月1日～2026年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	91,400	△18.2	3,300	△46.3	2,300	△46.6	77.86
通期	200,000	△7.6	10,000	△12.4	7,000	△21.1	237.50

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更 : 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

(注) 詳細は、添付資料 8 ページ「四半期連結財務諸表に関する注記事項」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無

② ①以外の会計方針の変更 : 無

③ 会計上の見積りの変更 : 無

④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）

2026年3月期1Q	31,336,500株	2025年3月期	31,336,500株
2026年3月期1Q	1,690,886株	2025年3月期	1,867,825株
2026年3月期1Q	29,534,605株	2025年3月期1Q	30,021,476株

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数（四半期累計）

(注) 当社は、役員報酬BIP信託、株式付与ESOP信託及び信託型従業員持株インセンティブ・プラン（E-Ship）を導入しており、各信託が所有する当社株式は自己株式に含めて記載しております。

※ 添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は監査法人によるレビュー : 無

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想に関する事項等については、添付資料 2 ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 経営成績等の概況	2
(1) 当四半期連結累計期間の経営成績の概況.....	2
(2) 当四半期連結累計期間の財政状態の概況.....	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	5
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	7
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	8
(セグメント情報等の注記)	9
3. その他	10
(1) 仕入、受注及び販売の状況.....	10

1. 経営成績等の概況

(1) 当四半期連結累計期間の経営成績の概況

当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、物価上昇の継続による下振れが懸念されるものの、雇用・所得環境の改善に伴い個人消費は底堅く推移しました。また、設備投資も増加傾向にあるなど、景気は緩やかな回復基調で推移しております。一方で資源価格は高止まりしており、地政学リスクの高まりや米国の関税政策に対する懸念等により、景気の先行きは不透明な状況で推移しております。

当社グループにおける当第1四半期連結累計期間の経営成績については、売上高45,136百万円（前年同期比20.3%減）、営業利益1,455百万円（前年同期比65.8%減）、経常利益1,715百万円（前年同期比52.5%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益1,217百万円（前年同期比51.2%減）となりました。

当社グループにおける報告セグメントに係る経営成績については、次のとおりであります。

（半導体及び電子デバイス事業）

サプライチェーンにおける顧客在庫が依然として高水準で推移していることに加え、中国市場の停滞が長期化しております。このような環境のもと、産業機器向け半導体製品を中心に販売が減少したほか、その他の分野の販売も低調に推移したことなどから、当第1四半期連結累計期間は外部顧客への売上高36,394百万円（前年同期比24.0%減）、セグメント利益（経常利益）227百万円（前年同期比90.8%減）となりました。

（コンピュータシステム関連事業）

企業のIT投資が引き続き堅調に推移している中、セキュリティ対策の重要性が一層高まっており、当社においてもセキュリティ関連製品の販売が好調に推移しました。また、保守・監視サービス需要も拡大したことなどから、当第1四半期連結累計期間は外部顧客への売上高8,741百万円（前年同期比0.0%増）、セグメント利益（経常利益）1,488百万円（前年同期比29.0%増）となりました。

(2) 当四半期連結累計期間の財政状態の概況

当第1四半期連結会計期間末における総資産は144,121百万円となり、前連結会計年度末に比べ12,720百万円の減少となりました。これは主に、前払費用が増加した一方で、売上債権や棚卸資産が減少したことによります。負債総額は96,025百万円となり、前連結会計年度末に比べ11,812百万円の減少となりました。これは主に、前受金が増加した一方で、短期借入金やコマーシャル・ペーパーが減少したことによります。また、純資産は48,095百万円となり、前連結会計年度末に比べ908百万円の減少となりました。以上の結果、自己資本比率は32.6%となり、前連結会計年度末に比べ2.1ポイント向上いたしました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第1四半期連結累計期間の業績は、総じて計画通りに推移しております。そのため、前回（2025年4月28日）公表の第2四半期連結累計期間及び通期連結業績予想は変更していません。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2025年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	8,384	7,013
受取手形、売掛金及び契約資産	49,226	40,798
電子記録債権	2,717	3,533
商品及び製品	50,281	46,860
原材料	2,586	2,526
前払費用	25,952	28,355
その他	5,105	2,518
貸倒引当金	△68	△61
流動資産合計	144,186	131,545
固定資産		
有形固定資産	4,319	4,303
無形固定資産	1,912	1,804
投資その他の資産		
退職給付に係る資産	629	632
その他	5,835	5,872
貸倒引当金	△40	△37
投資その他の資産合計	6,423	6,467
固定資産合計	12,655	12,575
資産合計	156,841	144,121

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2025年6月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	19,407	17,935
短期借入金	8,200	1,303
コマーシャル・ペーパー	7,000	4,000
1年内返済予定の長期借入金	2,700	2,700
前受金	29,604	31,555
賞与引当金	2,106	716
その他	5,586	4,805
流動負債合計	74,605	63,017
固定負債		
長期借入金	24,660	24,495
退職給付に係る負債	6,591	6,513
その他	1,980	1,998
固定負債合計	33,232	33,007
負債合計	107,837	96,025
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,495	2,495
資本剰余金	5,684	5,684
利益剰余金	41,289	40,408
自己株式	△4,056	△3,688
株主資本合計	45,414	44,900
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	32	32
繰延ヘッジ損益	111	4
為替換算調整勘定	1,745	1,478
退職給付に係る調整累計額	556	523
その他の包括利益累計額合計	2,446	2,039
非支配株主持分	1,143	1,156
純資産合計	49,004	48,095
負債純資産合計	156,841	144,121

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月 1日 至 2024年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2025年4月 1日 至 2025年6月30日)
売上高	56,607	45,136
売上原価	47,411	38,681
売上総利益	9,195	6,454
販売費及び一般管理費		
給料及び手当	1,929	2,071
賞与引当金繰入額	752	617
退職給付費用	167	164
その他	2,093	2,145
販売費及び一般管理費合計	4,942	4,999
営業利益	4,252	1,455
営業外収益		
為替差益	-	269
その他	72	87
営業外収益合計	72	356
営業外費用		
支払利息	70	53
支払保証料	7	25
為替差損	565	-
その他	68	17
営業外費用合計	711	95
経常利益	3,614	1,715
特別利益		
固定資産売却益	0	0
特別利益合計	0	0
特別損失		
固定資産除却損	0	0
特別損失合計	0	0
税金等調整前四半期純利益	3,614	1,715
法人税等	1,107	475
四半期純利益	2,506	1,240
非支配株主に帰属する四半期純利益	12	22
親会社株主に帰属する四半期純利益	2,494	1,217

四半期連結包括利益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月 1日 至 2024年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2025年4月 1日 至 2025年6月30日)
四半期純利益	2,506	1,240
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△42	0
繰延ヘッジ損益	74	△106
為替換算調整勘定	404	△258
退職給付に係る調整額	△19	△33
持分法適用会社に対する持分相当額	7	△8
その他の包括利益合計	425	△406
四半期包括利益	2,932	833
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	2,919	810
非支配株主に係る四半期包括利益	12	22

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2024年4月 1日 至 2024年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2025年4月 1日 至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	3,614	1,715
減価償却費及びその他の償却費	241	264
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△1,555	△1,385
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△123	△126
支払利息	70	53
為替差損益 (△は益)	23	△68
売上債権及び契約資産の増減額 (△は増加)	5,897	7,338
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△5,035	3,214
仕入債務の増減額 (△は減少)	862	△1,395
未払金の増減額 (△は減少)	258	147
預り金の増減額 (△は減少)	584	△576
前受金の増減額 (△は減少)	2,869	1,952
未収消費税等の増減額 (△は増加)	3,545	3,341
未収入金の増減額 (△は増加)	311	△826
前払費用の増減額 (△は増加)	△2,717	△2,404
その他	△988	△131
小計	7,861	11,114
利息及び配当金の受取額	47	16
利息の支払額	△74	△79
法人税等の支払額	△1,723	△459
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,111	10,591
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△189	△71
無形固定資産の取得による支出	△131	△12
敷金及び保証金の回収による収入	12	166
その他	2	7
投資活動によるキャッシュ・フロー	△305	89
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	△6,529	△6,896
コマーシャル・ペーパーの純増減額 (△は減少)	-	△3,000
長期借入れによる収入	7,000	-
長期借入金の返済による支出	△4,000	△164
自己株式の取得による支出	-	△0
自己株式の処分による収入	114	122
配当金の支払額	△2,220	△1,974
非支配株主への配当金の支払額	△34	△10
リース債務の返済による支出	△21	△20
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,691	△11,944
現金及び現金同等物に係る換算差額	76	△108
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	190	△1,371
現金及び現金同等物の期首残高	6,757	8,384
現金及び現金同等物の四半期末残高	6,948	7,013

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

税金費用については、当第1四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

(セグメント情報等の注記)

Ⅰ 前第1四半期連結累計期間(自 2024年4月1日 至 2024年6月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位：百万円)

	報告セグメント			調整額	四半期連結損益 計算書計上額 (注)
	半導体及び 電子デバイス 事業	コンピュータ システム関連 事業	計		
売上高					
半導体・ボード製品等	47,865	—	47,865	—	47,865
ストレージ・ネットワーク 機器等	—	5,484	5,484	—	5,484
保守・監視サービス	—	3,256	3,256	—	3,256
顧客との契約から生じる収益	47,865	8,741	56,607	—	56,607
外部顧客への売上高	47,865	8,741	56,607	—	56,607
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—
計	47,865	8,741	56,607	—	56,607
セグメント利益	2,460	1,153	3,614	—	3,614

(注) セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の経常利益と一致しております。

Ⅱ 当第1四半期連結累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位：百万円)

	報告セグメント			調整額	四半期連結損益 計算書計上額 (注)
	半導体及び 電子デバイス 事業	コンピュータ システム関連 事業	計		
売上高					
半導体・ボード製品等	36,394	—	36,394	—	36,394
ストレージ・ネットワーク 機器等	—	4,939	4,939	—	4,939
保守・監視サービス	—	3,801	3,801	—	3,801
顧客との契約から生じる収益	36,394	8,741	45,136	—	45,136
外部顧客への売上高	36,394	8,741	45,136	—	45,136
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—
計	36,394	8,741	45,136	—	45,136
セグメント利益	227	1,488	1,715	—	1,715

(注) セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の経常利益と一致しております。

3. その他

(1) 仕入、受注及び販売の状況

① 仕入実績

当第1四半期連結累計期間における仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	仕入高（百万円）	前年同四半期比（％）
半導体及び電子デバイス事業	28,449	△39.0
コンピュータシステム関連事業	6,909	11.5
合計	35,358	△33.1

② 受注実績

当第1四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	受注高 （百万円）	前年同四半期比 （％）	受注残高 （百万円）	前年同四半期比 （％）
半導体及び電子デバイス事業	33,549	△5.7	68,666	△37.0
コンピュータシステム関連事業	13,013	4.6	49,230	24.4
合計	46,562	△3.0	117,896	△20.6

③ 販売実績

当第1四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	販売高（百万円）	前年同四半期比（％）
半導体及び電子デバイス事業	36,394	△24.0
コンピュータシステム関連事業	8,741	0.0
合計	45,136	△20.3